



SCYTHE-3000 KABUTO 3



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	720 g inklusive Lüfter
Abmessungen (B x H x T)	130 x 125 x 149 mm inklusive Lüfter
Lüftermaße	120 x 120 x 25 mm
Lüfterdrehzahl	300 ⁽⁺³⁰⁰⁾ ₍₋₂₀₀₎ ~ 1400 (±10%) upm
Geräuschpegel	4,0 ~ 28,0 dBA
Luftdurchsatz	21,96 ~ 113,34 m³/h 12,93 ~ 79,00 CFM
Statischer Druck	0,07 ~ 1,56 mmH ₂ O 0,69 ~ 15,30 Pa
Kompatibilität	Intel® LGA 775/1150/1151/ 1155/1156/1366 AMD® AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+)

Hybrid Heatpipes

Der Kabuto 3 verwendet ein Hybridsystem, das aus zwei 6-mm und drei 8-mm-Heatpipes besteht. Die aus vernickeltem Kupfer gefertigte Bodenplatte wurde sorgfältig an die Heatpipes angepasst, was einen verbesserten Wärmetransfer und gesteigerte Kühlleistung ermöglicht.



ZUBEHÖR

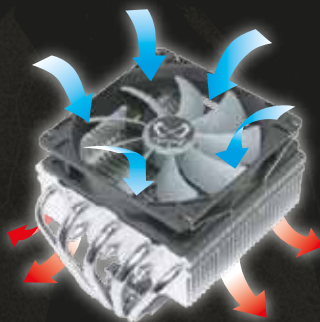
2x Push-Pin Intel Halterung, Montageschiene, AMD Halterung, 2x Schrauben, Wärmeleitpaste, Einbauanleitung.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	SCKBT-3000
EAN UPC	4571225055596 812623020743
Paketgewicht	1020 g
Paketmaße	145 x 208 x 165 mm
Karton Info (B x H x T)	8 Stück / 10,2 kg 690 x 205 x 425 mm

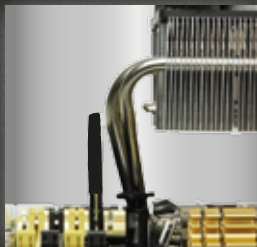
Top-Flow-Design

Der nach unten gerichtete Luftstrom durchfließt nicht nur die Kühlrippen des Kabuto 3, sondern senkt auch die Temperaturen von Spannungswandlern, Speicherriegeln und sonstige, den Prozessor-Sockel umgebende, Komponenten. Hierdurch werden Hitzestaus minimiert und die Lebensdauer des Mainboards erhöht.



Erhöhte Kompatibilität

Die besondere Bauform, sowie die verbesserte Anordnung und Form der Heatpipes des Kabuto 3 ermöglichen eine Montage auch in kompakten Gehäusen. Gleichzeitig bietet der Freiraum zwischen Mainboard und Kühlkörper hervorragende Kompatibilität zu hohen Speicherriegeln oder Spannungswandlern.



Scythe EU GmbH
Willinghusener Weg 5c
22113 Oststeinbek / Germany

Service / Support

Tel: +49 (0)40 822 459 88 - 0
Fax: +49 (0)40 822 459 88 - 99
E-Mail: sales@scythe.com